

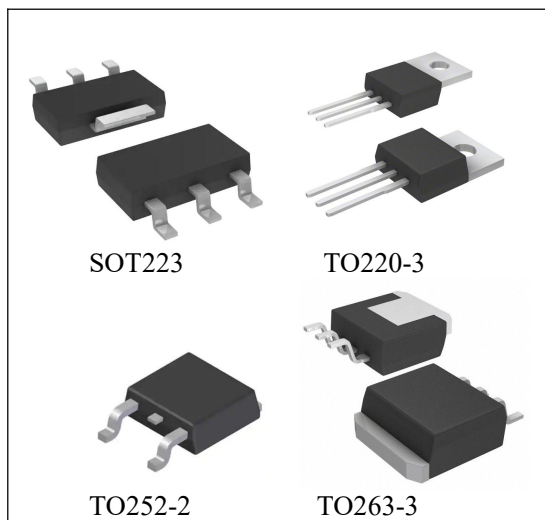
概述:

D1117 是一款低压差线性稳压电路, 该电路输出电流能力为 1.0A。该系列电路包含固定输出电压版本和可调输出电压版本, 其输出电压精度为 $\pm 1.5\%$ 。为了保证芯片和电源系统的稳定性, D1117 内置热保护和电流限制保护功能, 同时产品采用了修正技术, 保证了输出电压精度控制在 $\pm 1.5\%$ 的范围内。

D1117 采用 SOT223、TO252-2、TO220-3、TO263-3 的封装形式封装。

主要特点:

- 只需外接两个电阻, 可调型输出电压能在 1.25V 到 13.8V 调节
- 固定电压型输出 1.2V、1.8V、2.5V、2.85V、3.3V 和 5.0V
- 输出电流能力 1.0A
- 输出电压精度 $\pm 1.5\%$
- 工作电压高达 15V
- 电压线性度小于 0.2%
- 负载调整率小于 0.4%



包装信息:

型号	封装形式	打印方式	包装方式
D1117-XXC	SOT223	S 1117 XXXX XXC	2500 只/盘
D1117B-XX	TO252-2	CHMC D1117B XX XXX	70 只/管 2500 只/盘
D1117T-XX	TO220-3	CHMC D1117T XX SXXXX	50 只/管
D1117S-XX	TO263-3	CHMC D1117S XX SXXXX	50 只/管 800 只/盘

D1117

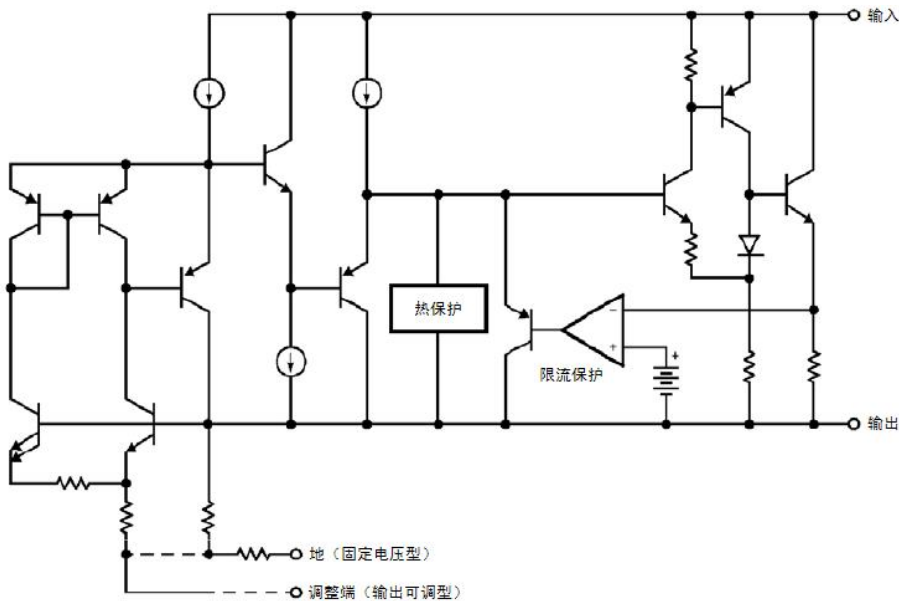
型号	封装形式	打印方式	包装方式
D1117-ADJ	SOT223	S 1117 XXXX ADC	2500 只/盘
D1117B-ADJ	TO252-2	CHMC D1117B ADJ XXX	70 只/管 2500 只/盘
D1117T-ADJ	TO220-3	CHMC D1117T ADJ SXXXX	50 只/管
D1117S-ADJ	TO263-3	CHMC D1117S ADJ SXXXX	50 只/管 800 只/盘

CHMC 为商标， D1117 为产品名， B/T/S 为封装形式代码， XXX/XXXX/SXXXX 为周号，
XX:12(1.2V)/18(1.8V)/25(2.5V)/285(2.85V)/33(3.3V)/50(5.0V), ADC/ADJ:ADJ 为电压版本。

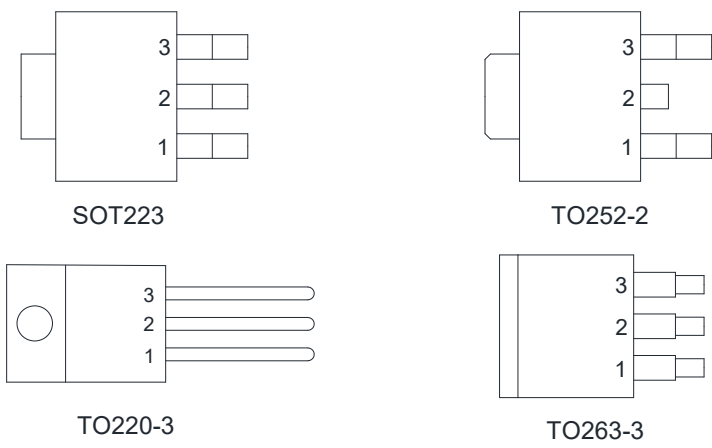
应用：

- 计算机主板和显卡电源管理
- LCD 监视器及 LCD TV
- DVD 解码板
- ADSL 调制解调器
- 开关电源后级稳压器

功能框图：



管脚排列图：



管脚描述：

管脚号	管脚名称	功能描述
1	GND	地
2	Vout	输出端
3	Vin	输入端

固定电压型

管脚号	管脚名称	功能描述
1	Adj	可调端
2	Vout	输出端
3	Vin	输入端

可调电压型

极限值参数：(Ta=25℃)

参 数 名 称	符 号	数 值	单 位
最大输入电压	Vin	18	V
结温	TJ	150	℃
环境温度	TA	140	℃
贮存温度	Ts	-65~+150	℃
焊接温度和时间		300℃,10S	

热阻值:

参数名称	符号	条件	SOT223	TO252-2	TO220-3	TO263-3	单位
热阻（结-环境）	θ -JA	无散热片	120	100	60	60	°C/W

推荐工作条件: (Ta=25°C)

参数名称	最小	最大	单位
输入电压范围		15	V
环境温度	-40	125	°C

电特性: (若无特殊说明, Ta=25°C)

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
基准电压	Vref	Iout=10mA, Vin-Vout=2V 10mA≤Iout≤1.0A, 1.4V≤Vin-Vout≤12V	1.231 1.225	1.250 1.250	1.269 1.275	V
输出电压	Vout	D1117-1.20V Iout=10mA, Vin=3.2V 0≤Iout≤1.0A, 3.0V≤Vin≤12V	1.182 1.176	1.200 1.200	1.218 1.224	V
		D1117-1.50V Iout=10mA, Vin=3.5V 0≤Iout≤1.0A, 3.0V≤Vin≤12V	1.477 1.470	1.500 1.500	1.523 1.530	V
		D1117-1.80V Iout=10mA, Vin=3.8V 0≤Iout≤1.0A, 3.2V≤Vin≤12V	1.773 1.764	1.800 1.800	1.827 1.836	V
		D1117-2.5V Iout=10mA, Vin=4.5V 0≤Iout≤1.0A, 3.9V≤Vin≤12V	2.463 2.450	2.500 2.500	2.537 2.550	V
		D1117-2.85V Iout=10mA, Vin=4.85V 0≤Iout≤1.0A, 4.25V≤Vin≤12V	2.807 2.793	2.850 2.850	2.893 2.907	V
		D1117-3.3V Iout=10mA, Vin=5V 0≤Iout≤1.0A, 4.75V≤Vin≤12V	3.250 3.234	3.300 3.300	3.350 3.366	V
		D1117-5V Iout=10mA, Vin=7V 0≤Iout≤1.0A, 6.5V≤Vin≤12V	4.925 4.900	5.000 5.000	5.075 5.100	V
电压线性度 (Note1)	LNR	D1117 可调电压型 Iout=10mA, 1.4V≤Vin-Vout≤10.75V		0.035	0.2	%
		D1117 固定电压型 Iout=10mA, Vout+1.4V≤Vin≤12V		4	12	mV

参数名称	符号	测试条件	规 范 值			单位
			最小	典型	最大	
电压线性度 (Note1)	LNR	D1117 可调电压型 $I_{out}=10mA, 1.4V \leq V_{in}-V_{out} \leq 10.75V$		0.035	0.2	%
		D1117 固定电压型 $I_{out}=10mA, V_{out}+1.4V \leq V_{in} \leq 12V$		4	12	mV
负载调整率 (Note1,2)	LDR	D1117 可调电压型 $V_{in}-V_{out}=3V, 10mA \leq I_{out} \leq 1.0A$		0.2	0.4	%
		D1117 固定电压型 $V_{in}=V_{out}+1.4V, 0 \leq I_{out} \leq 1.0A$		6	12	mV
输入输出电压差 (Note3)	$V_{in}-V_{out}$	$\Delta V_{out}, \Delta V_{ref}=1\%, I_{out}=100mA$		1.0	1.2	V
		$\Delta V_{out}, \Delta V_{ref}=1\%, I_{out}=500mA$		1.05	1.25	V
		$\Delta V_{out}, \Delta V_{ref}=1\%, I_{out}=1.0A$		1.1	1.3	V
最大负载电流	I_{limit}	$V_{in}-V_{out}=2V, T_j=25^{\circ}C$	1.0	1.4		A
最小负载电流 (Note4)				5	10	mA
静态电流	I_q	D1117 固定电压型 $V_{in}-V_{out}=1.25V$		4	8	mA
可调端电流	I_{adj}	D1117 可调电压型		55	120	μA
可调端电流变化	I_{change}			0.2	5	μA
热稳定性	T_s				0.5	%

Note1：表中所给出的电压线性度和负载调整率参数是在常温下测试的，负载调整率随温度变化曲线请参看后面的典型参数曲线。

Note2：常温下，当 I_{out} 从 0 变到 1.0A， $V_{in}-V_{out}$ 从 1.4V 变到 12V 时，参数能满足表中给出的规范。若温度从 -40℃ 变到 125℃ 时，为满足规范，电路需要输出电流大于 10mA。

Note3：输入输出电压差 $V_{dropout}$ 是在如下条件下测试的，在各种输出电流值下，以 $V_{in}=V_{out}+1.3V$ 时的输出电压 V_{out} 作为输出参考电压值，减小输入电压，当 V_{out} 的值降低 1% 时所对应的输入输出电压差即为 $V_{dropout}$ 。

Note4：最小负载电流是指当输入电压在如下范围内 ($1.4V \leq V_{in}-V_{out} \leq 12V$) 变化时，为保证 V_{out} 的变化在规范范围内，对输出负载电流的要求，即要求负载电流不小于 10mA。

应用概述:

D1117 是低压差的三端线性稳压电路。该电路外围应用电路简单，固定电压版本只需输入和输出两个电容，可调电压版本只需输入和输出两个电容及两个外接电阻即可工作。芯片内部包括启动电路、偏置电路、带隙基准源电路、过热保护、电流限制和功率管及其驱动电路等模块组成。

当结温超过 125°C 或者负载电流大于 1.5A 时，过热保护和电流限制模块能够保证芯片和应用系统安全工作。

D1117 的带隙模块提供稳定的基准电压，基准电压的温度系数是由设计时精心考虑并进行了补偿，使得芯片的温度漂移系数小于 $100\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ 。输出电压精度由熔丝修正技术得以保证。

典型应用:

D1117 有固定版本和可调版本两个输出电压版本。

固定版本输出电压:

固定版本典型应用如图 1 所示:

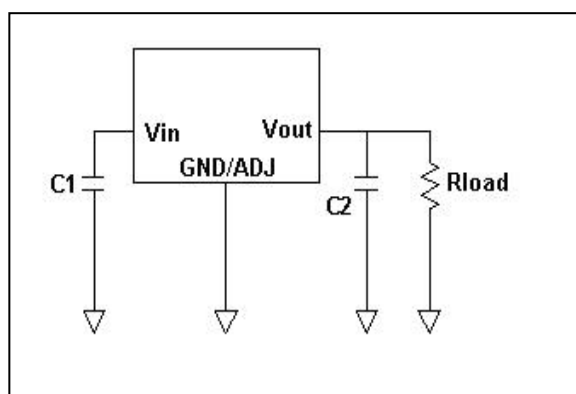


图 1 D1117 固定电压版本应用电路

可调版本的输出电压：

D1117 可调电压型提供 1.25V 的基准电压，任何在 1.25 至 13.8V 之间的输出电压可以通过选择两个外接电阻来获得，R1、R2 两个外接电阻连接方法如图 2 所示。

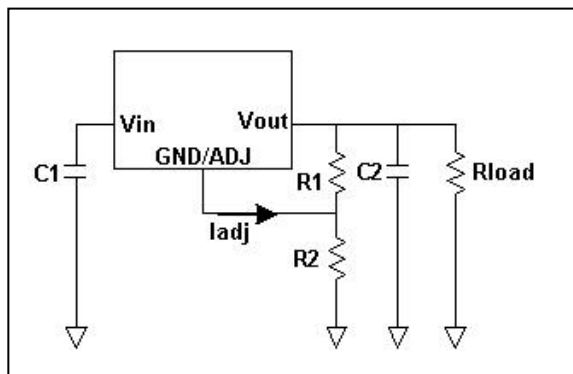


图 2 D1117 可调型应用电路

应用提示：

1. 对于所有应用电路均推荐使用输入旁路电容 C1 为 10 μ F 钽电容。
2. 为保证电路的稳定性，在输出端到地接 22 μ F 钽电容 C2。
3. 在可调端和地之间接旁路电容 Cadj 能提高电路的纹波抑制比，当输出电压增加时，该旁路电容可以防止纹波被放大。Cadj 的阻抗要小于输出端到调整端电阻 R1 的阻值，这样可以防止任何频率的纹波被放大。R1 的阻值一般在 200 Ω 到 350 Ω 之间，Cadj 容值应满足以下的公式： $2 \times \text{Fripple} \times \text{Cadj} < \text{R1}$ 。推荐使用 10 μ F 的钽电容。

说明：

可调版本的输出电压满足下列等式： $V_{out} = V_{ref} \times (1 + R2/R1) + I_{adj} \times R2$ ，由于 I_{adj} （50 μ A 左右）远小于流过 R1 的电流（4mA 左右），因此可忽略。

R1 值的选取：

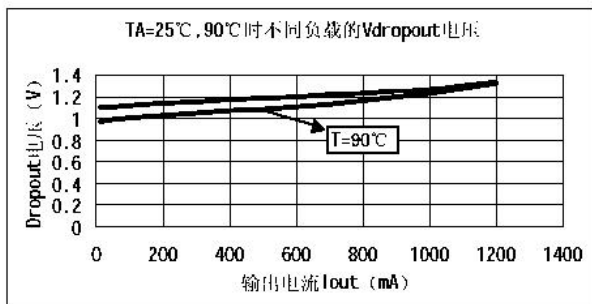
在不接负载的情况下，为保证可调版本电路的正常工作，R1 值应在 200~350 Ω 之间。为保证表中所列电性能，电路的输出电流应大于 5mA。若 R1 值过大，则电路正常工作的最小输出电流应大于 4mA，为保证电路正常工作，最佳的工作条件是电路输出电流超过 10mA。

热考虑：

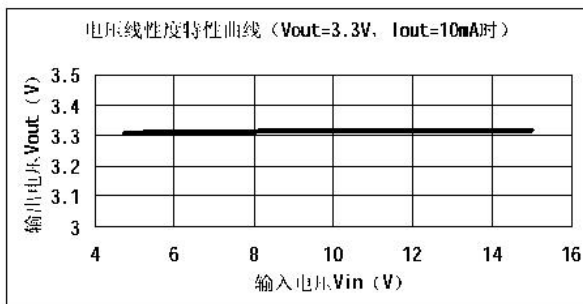
当电路工作在大电流或输入输出压差较大时，我们得考虑电路的散热问题。因为在这种情况下，D1117 自身消耗的耗散功率是很大的。D1117 使用 SOT-223 封装形式封装，该种封装形式热阻约为 120 $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ ，然而应用 PCB 板的铜箔面积也会影响总热阻。如果铜箔面积等于 5cm*5cm（正反两面）时，该热阻约为 30 $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ ，因此总热阻为 30 $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ ~120 $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ 。所以我们可以增加应用板铜箔面积来降低总热阻。

特性曲线:

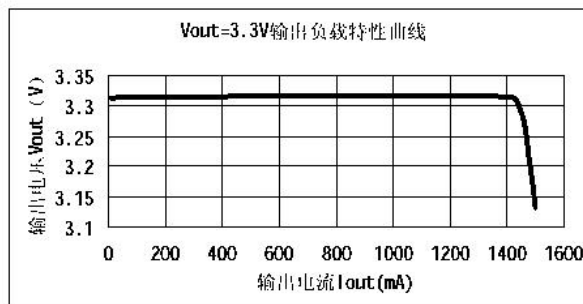
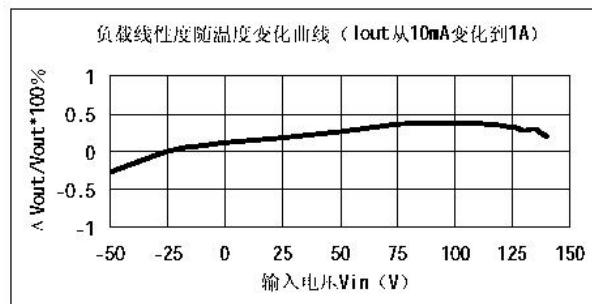
1. 不同负载时输入输出电压差特性曲线



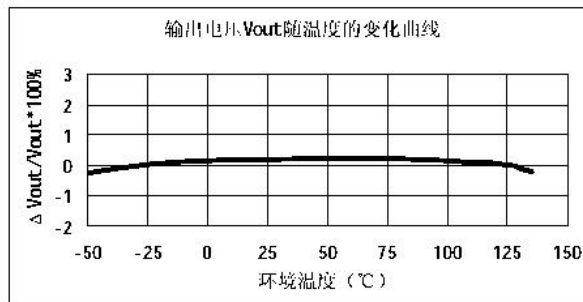
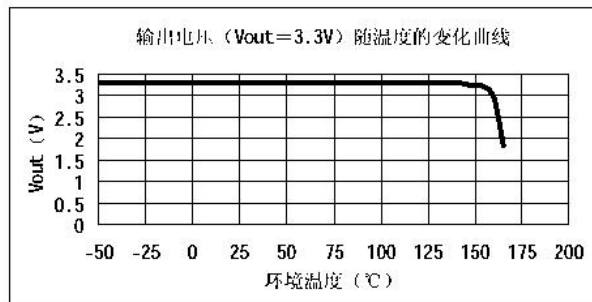
2. 电压线性度特性曲线



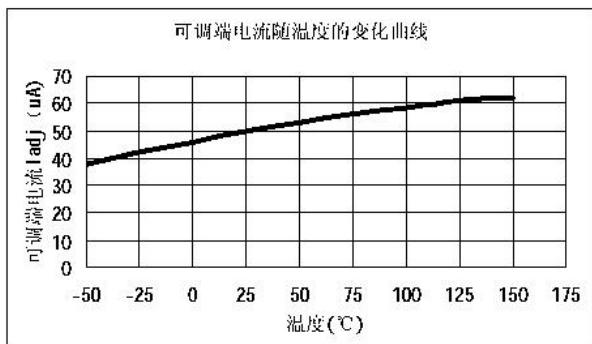
3. 负载特性曲线



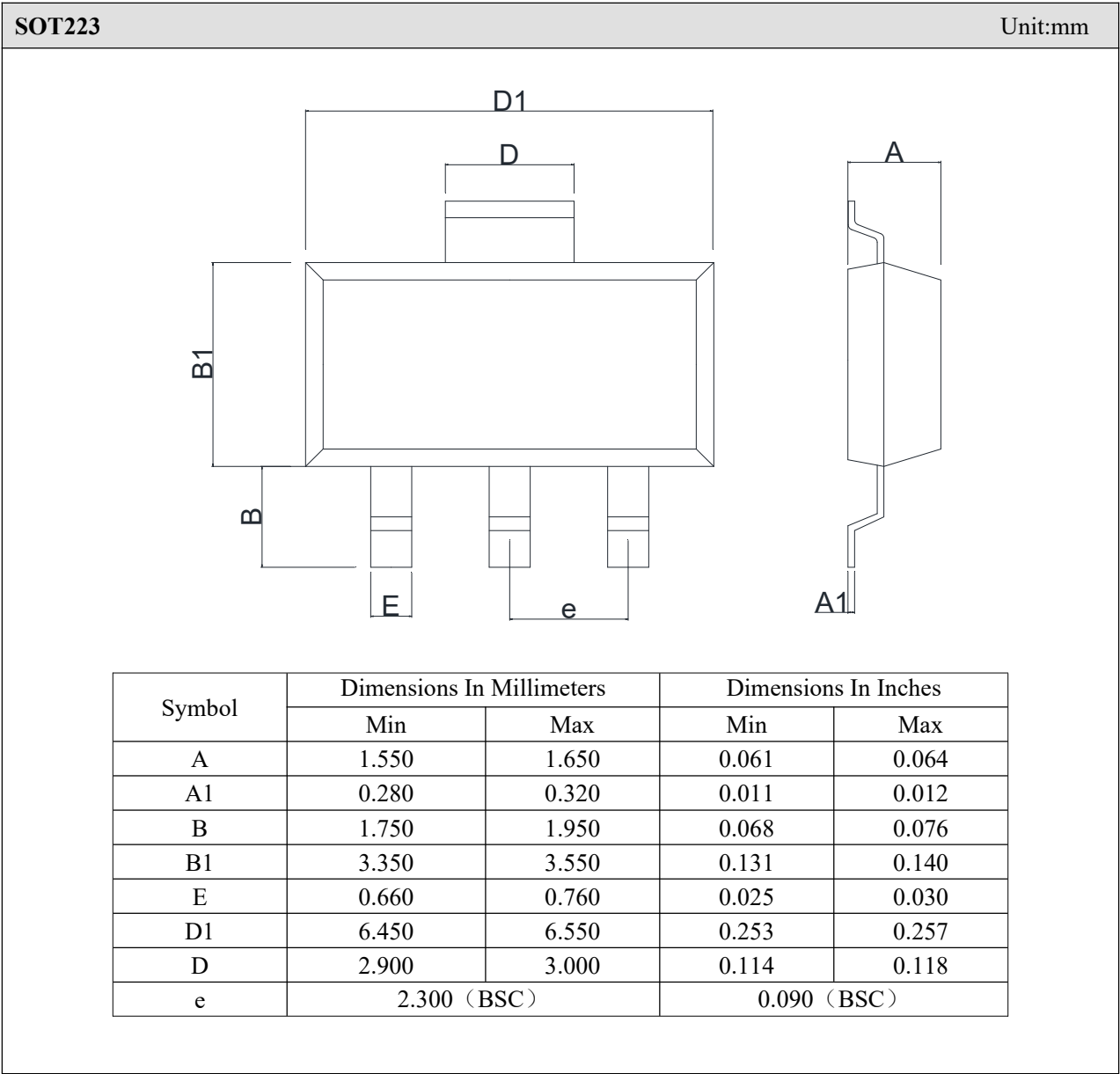
4. 温度稳定性曲线

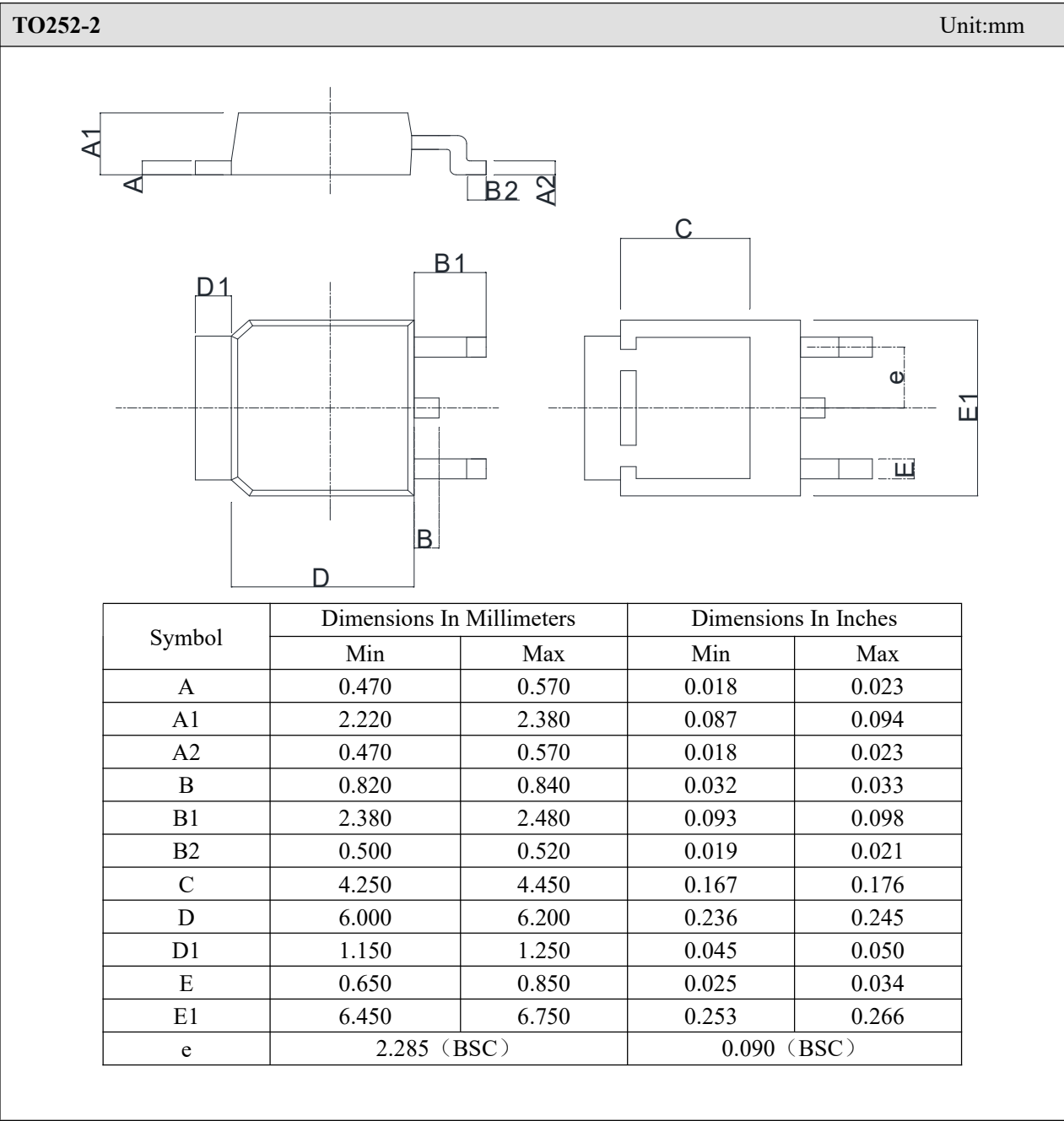


5. 可调端输出电流随温度变化曲线



封装外形图：





TO220-3

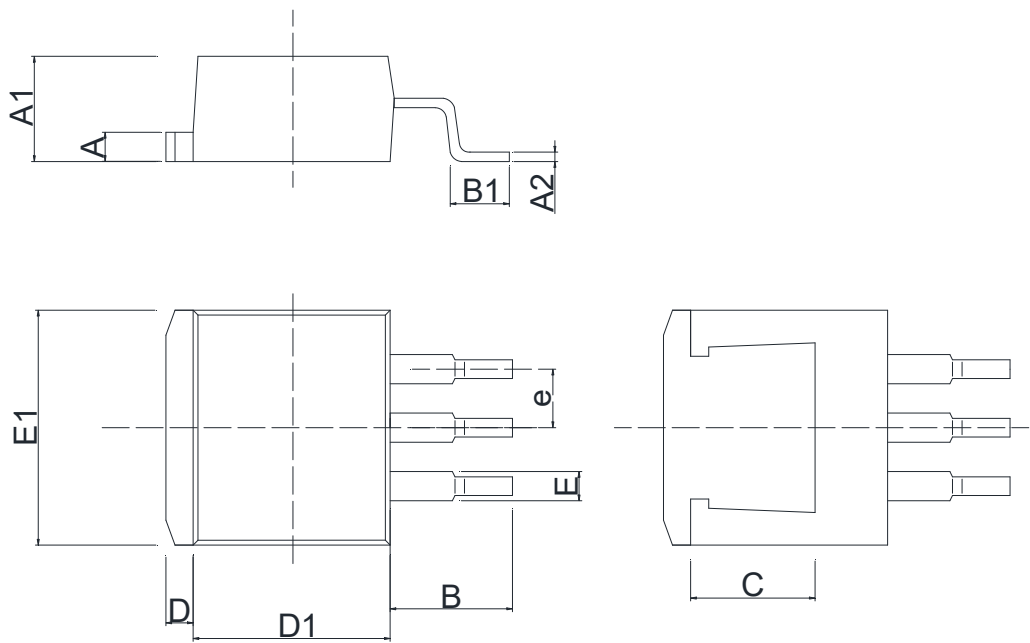
Unit:mm

The image shows a technical drawing of a TO220-3 package. It includes a side view at the top and a top view below it. The side view shows the package's profile with dimensions A (total length), A1 (lead length), A2 (lead thickness), and B (body length). The top view shows the package from above, with dimensions D (total width), D1 (lead width), E (body width), E1 (lead width), E2 (lead thickness), and e (lead spacing). A circular feature with diameter F is also shown on the top view.

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	4.300	4.700	0.169	0.185
A1	0.450	0.600	0.017	0.023
A2	1.250	1.400	0.049	0.055
B	9.780	10.380	0.385	0.408
B1	12.880	13.280	0.507	0.522
D	15.500	15.900	0.610	0.626
D1	9.000	9.400	0.354	0.370
E	9.700	10.100	0.381	0.398
E1	0.700	0.900	0.027	0.036
E2	1.420	1.620	0.055	0.063
e	2.540 (BSC)		0.984 (BSC)	
F	Φ3.500	Φ3.700	Φ0.137	Φ0.146

TO263-3

Unit:mm



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.170	1.370	0.046	0.054
A1	4.470	4.670	0.176	0.184
A2	0.310	0.530	0.012	0.021
B	5.080	5.480	0.200	0.216
B1	2.340	2.740	0.092	0.108
C	5.600 REF		0.220 REF	
D	1.170	1.370	0.046	0.054
D1	8.500	8.900	0.335	0.350
E	1.170	1.370	0.046	0.054
E1	10.010	10.310	0.394	0.406
e	2.540 (BSC)		0.100 (BSC)	

声明:

- 芯谷科技保留产品说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前，需确认获取的资料是否为最新版本，并验证相关信息的完整性。
- 任何半导体产品在特定的条件下都有失效或发生故障的可能，买方有责任在使用芯谷科技产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准，并采取相应的安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！
- 产品提升永无止境，芯谷科技将竭诚为客户提供性能更佳、质量更优的集成电路产品。